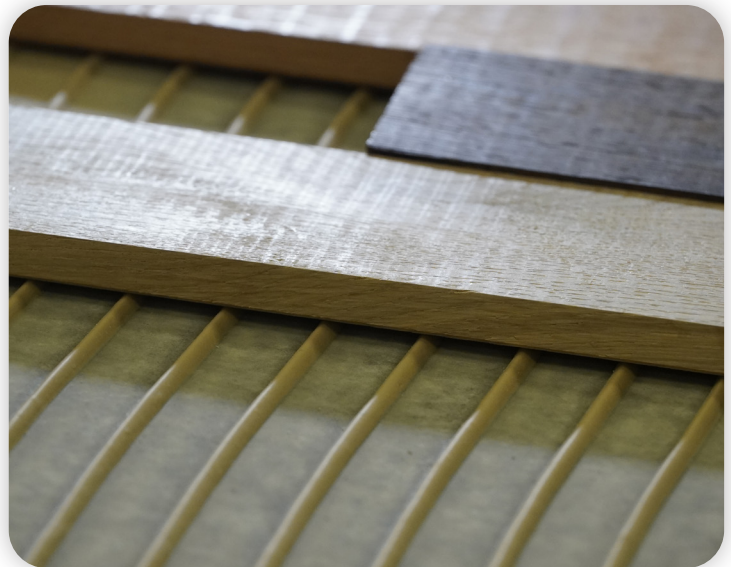


Lechner

SOLUTIONS FOR PROFESSIONAL CONSTRUCTION



CAMPI DI APPLICAZIONE

-  LINEA RESILIENTI
-  LINEA NAVALE
-  LINEA ATTREZZATURE E ACCESSORI
-  LINEA LEGNO
-  LINEA ERBA SINTETICA

SMP BOND 200

ADESIVO RIGIDO MONOCOMPONENTE A TECNOLOGIA SMP PER PARQUET

DESCRIZIONE E IMPIEGHI PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Adesivo "rigido" in accordo alla norma ISO 17178:2013, monocomponente, igroindurente, senza solventi ed isocianati, a base di polimeri a terminazione silanica. Adatto per l'incollaggio di parquet in legno massiccio e multistrato (a 2 o 3 strati) su sottofondi assorbenti, non assorbenti e su massetti riscaldanti. Prodotto dotato di presa rapida, elevata resistenza al taglio ed un'ottima adesione ai sottofondi.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



Applicazione

Spatola dentata Lechner n.6



Adatto per uso interno



Adatto per sottofondi riscaldanti



Tempo di lavorabilità

40 minuti

Tempo di pedonabilità

12-18 ore

Tempo di presa finale

24-48 ore



Aspetto

Pasta



Colore

Noce/rota



Magazzinaggio

12 mesi nelle confezioni originali sigillate



Base chimica

Polimero silanico modificato



Consumo

900-1400 g/m²



Temperatura di utilizzo

+15 - +25 °C



Pulizia

Attrezzi con Solvente CH 500 / Residui con Cleancoll o Eco Cleancoll (finchè il prodotto è fresco)

MODALITÀ D'USO

Il sottofondo deve essere compatto, sano, pulito, stagionato, permanentemente asciutto ed esente da sostanze distaccanti quali oli, cere, eccesso di polvere, ecc. Nel caso di presenza di crepe o fessure, queste vanno riparate con SIGEPOX. Contenuto massimo di umidità consentita:

- Sottofondi cementizi max. 2%; con riscaldamento a pavimento 1,7%

- Sottofondi in gesso o anidrite max. 0,5%; con riscaldamento a pavimento 0,2%.

Verificare che non vi sia presenza di umidità di risalita, interporre sempre una barriera isolante fra terreno e massetto portante. Si sconsiglia la posa su massetti a contatto con umidità e/o flussi evaporativi onde evitare l'insorgenza del fenomeno di idrolisi alcalina. Nel caso di massetti cementizi spolveranti, eccessivamente assorbenti o non sufficientemente compatti, è necessario intervenire con opportuni primer quali: serie PU, EPOPRIMER, PRIMER SIL, PRIMER AC PLUS. Su superfici lapidee e non assorbenti come ceramiche è necessario trattare la superficie con acqua calda e soda e poi risciacquare accuratamente. E' consigliato applicare sulla superficie pulita ed asciutta PROMOX per migliorare l'adesione. Sottofondi in gesso o anidrite vanno carteggiati, depolverati e primerizzati secondo le indicazioni del produttore. Supporti che presentino un piano di posa non sufficientemente planare od in quota possono essere regolarizzati con livellanti cementizi quali FIBRODUR o LEVELFAST (spessore minimo 3 mm). Sottofondi non riscaldanti che presentino un eccessivo grado di umidità (max 5%) vanno impermeabilizzati con gli opportuni primer quali: serie PU, EPOPRIMER, TRIX a seconda dell'assorbimento della superficie. Sottofondi riscaldanti possono essere solo consolidati ma non impermeabilizzati (eventualmente contattare l'Ufficio Tecnico).

Per l'applicazione diretta su pavimenti in legno verificare l'adesione del legno vecchio al massetto, quindi procedere con la carteggiatura della superficie del legno, per rimuovere lo strato verniciato, asportare la polvere prima del successivo incollaggio. Prima della posa accertarsi che i locali abbiano i serramenti. Verificare che l'umidità del parquet sia compresa tra 7 e 11%. Applicare il collante sul sottofondo con spatola dentata di opportune dimensioni, lavorandolo al fine di inglobare l'eventuale polverosità residua superficiale. Posare gli elementi di legno, avendo cura di non addossarli alle pareti perimetrali per favorirne la loro naturale variazione dimensionale nella successiva fase di ambientamento, pressandoli in modo da garantire il contatto tra gli stessi ed il supporto prima che la colla indurisca e faccia "pelle" (entro 40 minuti circa dalla stesura) compromettendo così le sue proprietà adesive. Si sconsiglia l'incollaggio del fianco delle tavolette. Al fine di evitare l'indurimento del prodotto, subito dopo aver utilizzato la quantità necessaria, richiudere la confezione applicando l'apposito foglio protettivo a diretto contatto con la superficie. Si raccomanda di non diluire in alcun modo il prodotto.

ALTRE INFORMAZIONI

I tempi di applicazione e di incollaggio indicati nelle caratteristiche sono riferiti ad una temperatura ambientale di +20°C ed un'umidità relativa dell'aria del 50%. Ambientare il prodotto alle temperature di utilizzo. Prima di procedere alla levigatura, carteggiatura e successiva finitura del pavimento di legno è necessario attendere la stabilizzazione del parquet. SMP BOND 200 può essere rimosso con un panno asciutto quando ancora fresco; in alternativa è possibile rimuoverlo preventivamente una prova su un elemento in legno non ancora posato. L'adesivo, una volta indurito, può essere asportato solo meccanicamente.

ISTRUZIONI

PER LA SICUREZZA E LO SMALTIMENTO: Prima di utilizzare il prodotto consultare la relativa scheda dati di sicurezza. Durante l'applicazione è consigliato l'uso di guanti. Aerare l'ambiente durante e dopo l'uso. Attenersi alle norme di sicurezza in vigore. Non gettare eventuali residui nel terreno, nei corsi d'acqua o nelle fognature. Per lo smaltimento del prodotto e degli altri rifiuti derivanti dall'attività, attenersi scrupolosamente a quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale). Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro Ufficio di Assistenza Tecnica. Il contenuto della presente scheda integra e sostituisce annullandolo quello della precedente.

AVVERTENZE: I dati forniti nella presente scheda tecnica rispecchiano le ns migliori conoscenze teoriche e pratiche. Poiché tuttavia non ci è possibile entrare in ogni particolare tali informazioni non vanno considerate come impegnative. Nei casi di dubbio, rivolgersi ai ns uffici tecnici.